



The advertisement features two dental laser units against a background of a globe. The top unit is a DenLase Diode Laser, a black handheld device with a color touchscreen displaying '7.0W' and various control icons. The bottom unit is a white handpiece unit with a control panel and a handpiece. A glass drip chamber is suspended above the handpiece unit. The overall aesthetic is clean and professional, with blue and white tones.

軟硬兼施, 雙刀出鞘, 牙醫武林, 兩者稱霸。

牙科二極體雷射 Diode Laser

骨刀 用於口腔外科微創手術切骨、黏膜剝離、上顎竇提高、植牙、拔牙、牙周治療

牙科二極體雷射 Diode Laser

配件



功能 提供瞬間殺菌、口腔軟組織的切割、切除、剝離、汽化及止血.....等多項功能。

特點 (親水性)組織吸收率高。

使用範圍 包含繫帶切除、排齦、止血、植牙二階手術、齦蓋切除術、軟組織牙冠增長、口腔潰瘍治療、口腔前庭整形、根管治療、牙齦乳頭切除術、纖維瘤切除、牙冠軟組織修整、牙齦整形術、牙周囊袋處理...等。

技術數據

發光二極體管砷化鋁鎵/InGaAsP

波長：810nm / 980nm

輸出功率：0.5~7瓦

光纖維直徑：400微米

電源：110~230V 50/60Hz

能量頻率：脈衝或連續

Optional選配

1.200微米光纖

2.600微米光纖

3.美白光纖組

4.低頻能量組

(TMJ專用)

臨床實例

CROWN LENGTHENING



- Short crowns
- Mucous membrane thickening
- Low frenulum

Healing within 20days

HYPERTROPHIC FIBRO-MUCOUS TISSUE



Healing within 5days

SOFT TISSUE SURGERY



Palate tumefaction

Low labial frenulum insertion



Healing fibrin



Rapid healing without patient discomfort

COMFORT
Dental Instrument/Equipment/Material Co., Ltd.

康福牙科器材有限公司

地址：台北市中華路二段179號4樓

電話：02-23081662

傳真：02-23080883

骨刀

用於口腔外科微創手術切骨、上顎竇提高、植牙、拔牙、牙周治療

Ultrasurgery採用國際領先的壓電陶瓷技術，手機採用全新的生產工藝，使得操作過程更強勁，精準，平穩和低噪聲。

Ultrasurgery的手機在操作過程中永遠保持恆溫，在植牙，切骨，上顎竇提高，黏膜剝離，骨粉收集等手術中操作更舒適。效率高，能在1分鐘內順利開骨窗。

基本技術參數

主機尺寸:333*167mm
主機重量:3.9kg
工作頻率:24.0~29.5KHz
工作模式:
BONE模式:骨質1,骨質2,骨質3,骨質4
ROOT模式:牙周治療

清洗模式

蠕動流量:25ml~100ml
輸入電壓:220V±10% 50/60Hz 110V±10% 50/60Hz (可選)
功率:<80W

主要特點

主適用證:1.口腔外科 2.顱顏外科 3.耳鼻喉科 4.美容外科 5.矯正外科

選擇性切骨:工作頻率24.0~29.5KHz,非常適合切除礦化組織

精確性及安全性:刀頭在振幅60~200um之間,與微型電機動力類數切割手術系統相比,大大提高了安全性
適用於複雜環境下的切骨術:與各種外科手術醫生共同研究,提供各種適用於不同環境下的手術外科使用

消毒:工作尖,手機及手機線都可以進行134度,0.2MPa環境下消毒

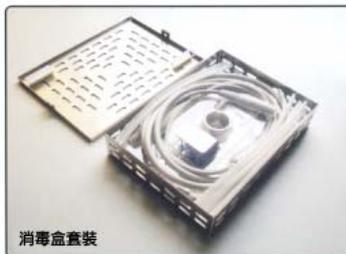
冷卻沖洗:建議將生理食鹽水作為冷卻劑,存放在4度下保存,每次手術後,啟動設備內的沖洗模式,用蒸餾水進行沖洗,防止手機內晶體形成

標準配備

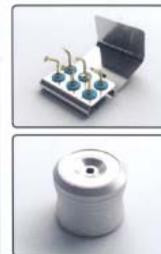
- 1支手機
- 6支工作尖(Tip)
- 1個工作尖消毒支架
- 1個消毒盒
- 1個扭力扳手
- 1個腳踏



手機及手機線可以一起消毒

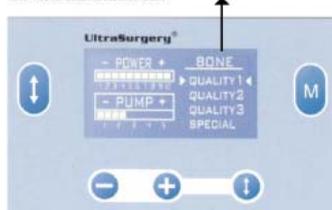


消毒盒包裝



主要功能設置

骨模式下提供4中骨密度的切割功率，最大限度適應醫生需要



牙周，根管治療



清洗功能



此骨刀已經通過德國TUV的CE0197, ISO9001:2008, ISO13485:2003+AC:2007認證

骨刀Tip



骨切開術

用於切骨, 骨移植, 骨整形. 不同的工作尖形狀能到達口腔任何難以操作的部位



骨粉收集, 骨整型

用於骨整型和骨粉的收集



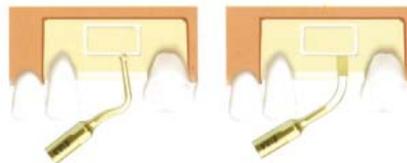
剝離

最大限度地保護組織及剝離Sinus (鼻黏膜)



上顎竇提高

上顎竇提高將骨切開



拔除術

用於韌帶切斷術, 在創傷盡可能小的情況下, 拔出穩固牢實的牙齒



植牙

用於植牙



bone surgery 切骨

sinus lifting 上顎竇提高

implantation 植牙

exelcymosis 拔除術



- 康福牙科器材有限公司
- 聯絡電話：02-23081662
- 地址：台北市中華路二段179號4樓